BST-21503A 150g Hochwertige Lötpaste für LED BGA SMD PGA Top Verkauf Lötpaste Flux Grease

Produktbeschreibung:

100% nagelneu und hohe Qualität!!
Kolophonium Flussmittel wird verwendet, um das Löten zu erleichtern.
Es reinigt und verhindert die Oxidation von Metallen, wodurch das Lötmittel starke, lang anhaltende mechanische und elektrische Bindungen erzeugt.
Es dient auch als Netzmittel, wodurch der Lotfluss und die Effizienz des Lötprozesses erhöht werden.
Perfekt für Mobiltelefone, PC-Karten und andere anspruchsvolle elektronische Chip-Level-Flussschweißen.

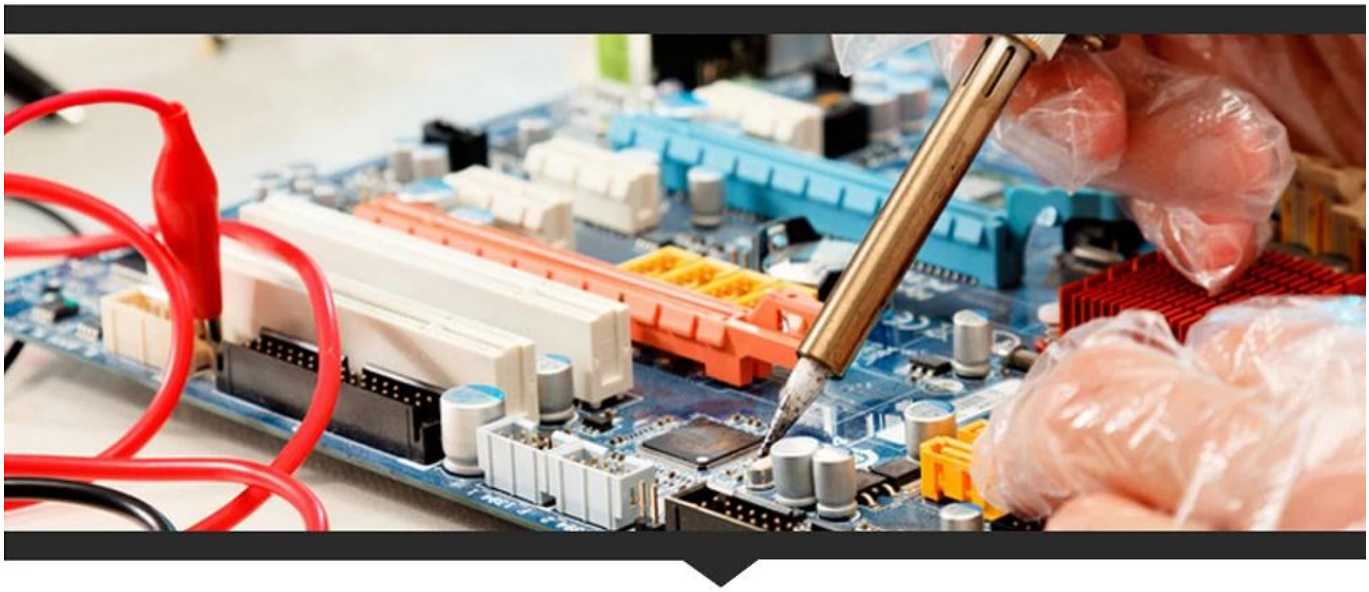
Spezifikationen:

Produkt: BST-21503A
Schmelzpunkt: 60 ℃
Gewicht: 150g / pc

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT DETAILS

Name: Soldering Paste	Model: BST-21503A
Size: Φ80*45mm	Weight: 100g
Composition: Solder powder, resin	Melting point:60°C



- Stable performance,Not volatile, long life cycle, the amount of province;
- Non-toxic non-irritating odor, the use of safe and reliable;
- The IC and PCB are not corrosive
- Its boiling point is only slightly higher than the melting point of solder.

Features: Solder melting at the time of soldering begins to boil endothermic vaporization, which can be maintained at this temperature using IC and PCB temperatures. In the demolition of the chip with a lot of solder paste, it melts fast, you can flow to the BGA chip below. Rosin is solid without solder paste convenient.

PRODUCT PHOTOGRAPH

BEST
SOLDERING PASTE
21503A
RoHS CE
MADE IN CHINA